

# 2026 年度(公社)砥粒加工学会賛助会員会 第 1 回技術交流会のご案内

## —未来を切り拓くダイヤモンド工具—

主催:(公社)砥粒加工学会 賛助会員会

【主旨】 砥粒加工学会賛助会員会では、砥粒加工をはじめとしたものづくり技術に関する現状の課題や今後求められる技術について、工具メーカ、機械メーカ、ユーザなどの異なった立場から語り合う場として技術交流会を開催しています。今回は、「未来を切り拓くダイヤモンド工具」をキーテーマとして、関連する 3 件の話題提供をいただくとともに、話題提供者を囲んでディープディスカッションを行います。新開発のダイヤモンド砥粒、CMP ドレッサや配列電着等の高精度工具、さらに切削による鏡面加工の最前線を探ります。賛助会員の皆様をはじめ、この分野に関心をお持ちの幅広い技術者・研究者の皆様のご参加を心よりお願い申し上げます。

【日時】 2026 年 3 月 5 日(木) 13:30～17:00 (13:00 開場予定)

【開催方法】 対面およびオンライン(Webex)でのハイブリット開催 ※URL(Webex) 等の詳細は後日ご連絡いたします。

【会場】 東京都市大学 世田谷キャンパス 7 号館 1 階 71B 教室  
〒158-8557 東京都 世田谷区 玉堤 1-28-1  
※道順の詳細な案内: <https://www.tcu.ac.jp/access/>

【内容】 13:30～13:35 開会挨拶  
13:35～14:25 ダイヤモンドホイール・ドレッサの最前線  
講演者:旭ダイヤモンド工業株式会社 東田 充 氏  
14:30～15:20 微細加工を実現するダイヤモンド工具技術とその応用事例  
講演者:オーエスジーダイヤモンドツール株式会社 旭野 肇氏  
八須 洋輔氏  
15:20～15:30 (休憩)  
15:30～16:20 高機能化を支える合成ダイヤモンドの今:カスタマイズニーズと最新製品動向  
講演者:株式会社グローバルダイヤモンド 小杉 剛 氏  
16:25～16:55 ディープディスカッション  
16:55～17:00 閉会挨拶  
17:15～18:45 情報交換会

【参加費】 賛助会員、シニア会員:5,000 円 (税抜 4,546 円+税 454 円)  
学会正会員:10,000 円 (税抜 9,091 円+税 909 円)、非会員:15,000 円 (税抜 13,637 円+税 1,363 円)  
学生:無料

\*オンライン参加者

賛助会員、シニア会員:3,000 円 (税抜 2,728 円+税 272 円)

学会正会員:5,000 円 (税抜 4,546 円+税 454 円)、非会員:10,000 円 (税抜 9,091 円+税 909 円)

\*消費税区分は全て 10%,同一会社にて複数名申込の場合税抜合算後の消費税加算となります。

(先着順で定員になり次第締め切ります。対面が定員の際にはオンライン参加への変更をお願いする場合があります。)

【申込締切】 2026 年 2 月 19 日(木)

【申込先】 右記の申込用 WEB サイトよりお申し込み下さい。 <https://www.jsat.or.jp/sanjo260305>

【問合先】 (公社)砥粒加工学会 〒169-0073 東京都新宿区百人町 2-22-17 セラミックビル 4F

TEL: 03-3362-4195, FAX: 03-3368-0902, E-mail: [staff@jsat.or.jp](mailto:staff@jsat.or.jp)

下記申込書にご記入の上、FAX または E-mail でお申し込みください。

---

※WEB サイトから申し込みできない場合は、参加者氏名(会員資格)、勤務先・所属(住所)、連絡先、対面 or オンライン、情報交換会参加可否をご記入の上で [staff@jsat.or.jp](mailto:staff@jsat.or.jp) へお申し込みください。